

■封面故事

- 數位分身為產業帶來顛覆性改變
- 數位分身不乏術動員感測、資料分析與整合科技
- 數位分身在工業應用大顯身手

■編者的話

- 終極的系統設計解決方案

■新聞分析

- 數位時代的經濟振興可以有更創新的思維
- 寬能隙材料研究方興未艾SiC應用熱度持續升溫
- 台灣生醫展現實力能量國際防疫互聯創新商機

■產業觀察

- 鑑往知來 洞察不同應用領域的DRAM架構 (上)

■產業視窗

- 皇晶TravelLogic全新升級 可用通道數一次到位

■焦點議題

- 台灣Micro LED倚天劍即將出鞘

■會後報導

- 「電動+自駕+車聯 2020汽車電子科技峰會」會後報導

■開箱經理人

- 聚焦工業與網通 以生態系統觀點布局市場

■透視智慧物聯

- AIoT架構複雜 混合雲成為入手最佳解

■矽島論壇

- Apple Mac改採Arm架構對PC產業之影響
- 專利不只是保護工具更是技術競爭資訊來源

■專題報導-5G發展關鍵

- 解決5G複雜性挑戰 需從根本最佳化平台
- 5G非規則陣列天線模擬的全新突破

■量測進化論 - 邏輯分析儀

- 邏輯分析儀與時俱進 快速找出數位問題

■關鍵技術報告 - 工業控制IC

- FIT基本失效率預估
- 在物聯網中添加「物」的六種方法

■亭心觀測站

- 探討科技的終極瓶頸

■科技有情

- 數位代理人的宇宙二三事